

AUTOMATIC FIXED DIMENSION FINISH MECHANISM FOR LAPPING

Patent Number:

JP61025766

Publication date:

1986-02-04

Inventor(s):

TAKAGI TADAMASA; others: 01

Applicant(s):

FUJITSU LTD

Requested Patent:

JP61025766

Application Number: JP19840143657 19840711

Priority Number(s):

IPC Classification:

B24B37/04; B24B49/04; G11B5/187; G11B5/23; G11B5/31

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To achieve highly accurate and uniform finish dimension while to reduce the man power by providing a variable finish stopper contactable with finish dimension against the lapping machine and a detection sensor on the work fixing zig.

CONSTITUTION: A finish stopper 14 having low grinding performance such as sapphire while provided with a recess 13 in the center is arranged on the innercircumference of the bottom face of work fixing zig disc 12 then secured through resilient O-ring 18 to the zig 12 such that the height can be adjusted through a screw 15. While a capacitive detection sensor 17 for detecting contact of the stopper 14 against the lapping machine is provided. When lapping, a block 19 adhered with a work 18 is secured through a screw 20 to the outercircumference of the zig 12 then contacted against the rotating lapping machine to roll while applying specific weight thus to perform lapping. Upon finish to specific dimension, the stopper 14 will contact against the lapping machine to drop the machining speed abruptly and to stop by the end signal from the detection sensor 17.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 25766

川崎市中原区上小田中1015番地

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号	❸公開	昭和61年(1986)2月4日
B 24 B 37/04 49/04 G 11 B 5/187 5/23 5/31		7712-3C 8308-3C 6647-5D 6647-5D 7426-5D	審査請求 有	発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

ラップ加工の自動定寸仕上機構

②特 願 昭59-143657 ②出 願 昭59(1984)7月11日

⁶⁰ 発明者高木 忠正 60 発明者島田 守 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑪出願人 富士通株式会社

砂代 理 人 弁理士 松岡 宏四郎

明 細 書

1. 発明の名称

ラップ加工の自動定寸仕上機構

2. 特許請求の範囲

(1) 被加工物を取付ける治具に、被加工物が仕上り寸法になるとラップ定酸に接する仕上りストッパを設け、さらに該仕上りストッパに、被加工物が仕上り寸法になったことを検知するセンサを設けたことを特徴とするラップ加工の自動定寸仕上機機。

(2) 上配仕上りストッパは仕上寸法に応じ任意に 可変できる機構としたことを特徴とする特許請求 の範囲第1項記載のラップ加工の自動定寸仕上機 構。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は磁気ヘッドのギャップ架さ等の寸法出 しを自動的に行えるラップ加工の定寸仕上機構に 関する。

磁気ヘッドは情報の配像を行なわせる磁気ディ

スク装置等に用られる。最近良く用られる浮上型 薄膜へッドは、例えば第3図に示すように磁性層 1とコイル2と端子3とギャップもよりたる磁気 ヘッドAの1対が基板5個面に、スライダ6は基 板5上部に形成されている。

上記ギャップもによりディスク円板の情報の説 み/書きが行われるため、ギャップ深させはミク ロンオーダーの高稽度が要求されている。

その寸法出しは被加工物(以下ワークという)をラップ定盤上で揺動させて行うラップ加工が用いられている。しかし、ラップの研磨量はラップ 定盤の砥粒の種類、周速、ワークの揺動速度等のパラメータによる変動により、ミクロンオーダー の高精度の仕上げが難しい。従って容易に定けに 仕上げることのできる機構が望まれる。

〔従来の技術〕

世来のラップ加工は第4図(1)のように基板5上に蒸磨,スペッタ,エッチング等の技術を用い、1対の磁気へッドAを多数作成する。この基板5を機械加工で一点鎖機のように切断し、第4図(1)

のようなプロック1とする。その後切断面8を仕上げ、無4図Hのような舞9を加工しスライダ6を作成する。

次に、上記ブロック1を第5図のように治具10に接着し、散治具10を回転しているラップ定盤
11に対し揺動させてラップ加工し、前述のギャップ架させ寸法の積度を出す。

(発明が解決しようとする問題点)

上記従来のラップ加工は、ある材質のワークに対し低粒の根類、ラップ定盤の周速、ワークの揺動速度等のパラメーターの組合せをもって単位時間当りの研磨量を算出し、例えば第6図のダイヤ3 μ, ダイヤ1 μのようなラップ 慢と時間のグラフト1、延開質器により加工を行っている。

この場合、加工条件が変った時、その都度単位 時間の研磨象を算出しなければならず、手間がか かることと、ワークの加工寸法測定を時間毎に行 わねばならない。

文、時間の誤差が直接仕上寸法に影響を及ぼすれめ、加工精度的に低くなる等の問題点がある。

[問題点を解決するための手段]

上記問題点はワークを取付ける治具に、ワークが仕上り寸法になるとラップ定盤に接する仕上りストッパを設け、この仕上りストッパは仕上寸法に応じ任意に可変できる機構とし、さらにラップ定盤への接触面積を可能な限り大きい形状とし、又この仕上りストッパにワークが仕上り寸法になったことを検知するセンサを設けた本発明のラップ加工の自動定寸仕上機構によって解決される。(作用)

即ち、ワークを取付ける治具にストッパとワークが仕上り寸法になったことを検知するセンサとを飲けておき、ワークがラップ研磨されて仕上り寸法になるとストッパに当り加工速度が急激に低下するとともに、センサの終了倡号により加工を停止することにより高精度のラップ加工が可能となる。

又、ストッパによりワークの仕上り寸法が得られるので、ワークの加工寸法側定を時間毎に行う 必要もなく、加工工数の節減と自動化が可能とか

გ ი

〔寒 施 例)

以下、本発明の要旨を図面により具体的に説明する。

第1図は本発明の一実施例を説明する図で、(イ) は正面図、何は偶面図を示す。

図において、円板状のワーク取付治具12の底面面(図印を関)の内周に、中央に凹部13を持つ仕上りストッパ14を設け、該ストッパ14の高さがネジ15により調整できるように弾性体Oリング16を介してワーク取付治具16に固定する。

又、仕上りストッパ14がラップ定盤(図示しない)に接触した際、電気信号を発信する検知センサ17を仕上りストッパ14内部に備える。この検知センサ17は、例えば静電容量センサ、又は超音波センサ等を用いる。

さらに、仕上りストァバ14の材質はワークよりも研削性の低いもの例えばサファイヤ等を使用し、又ラップ定盤への接触面積が可能な限り大き

い形状とし、仕上りストァバ14がラップ定盤へ接触した膜は加工速度が急酸に低下させる機構とする。

ラップ加工する場合は、上配機構のワーク取付 治具12の外周に、ワーク18を接着したブロッ ク19を4個ネジ20で固定し、回転するラップ 定盤上に置き、所定の重量を加え揺動する。

上記のようにワーク18を取付けたワーク取付 治具12をオスカー研磨機を用いてラップ加工した。

第2図に示すように、120spmで回転するラップ定盤21上に、ワーク18を保持したワーク取付治具12に4は1の荷重をかけ揺動させた。このとき仕上寸法、即ちワーク18と仕上りストッパ14との差を任意に設定して行ったところワークが仕上り寸法になった時、研磨されにくい仕上りストッパ14に当るので、ワークが研磨されたくなった結果、第6図の従来のダイヤ3点(中仕上)のグラフが二点銀線のように、ダイヤ1点(上仕上)のグラフが点線のように、夫々加工速

度を急敵に低下した。

このラップ加工速度の急激な低下により、ラップ加工の時間的変動がワークのラップ加工程度への影響は少くなり、精度のよい均一な仕上り寸法が得られる。

父、フーク18が研磨されて仕上り寸法になると、仕上りストッパ14とラップ定盤21との接触により発信される検知センサ17の終了信号でラップ加工は停止するので、加工条件による単位時間の研磨量の算出工数が不要となり、さらにフーク18の寸法剛定も不要となり、工数低減ができ、自動化への対応も十分発揮できる。

〔発明の効果〕

以上説明したように本発明によれば、ラップ加工に際してワークが仕上り寸法になった時終了信号を発信し、かつ加工速度を急散に低下させる機構とすることにより精度のよい均一な仕上り寸法が得られ、かつ工数低減がはかれ、自動化への対応も可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を説明する例で、(イ) は正面図、(中)は側面図、

第2図は本発明のラップ加工を説明する図、

第3回は浮上型標膜ヘッドを説明する図、

第4図(1)~(1),第5図は従来のラップ加工を説明するための図、

第6図はラップ量と時間との関係を示すグラフ である。

図において、

12はワーク取付治具、13は凹部、

14は仕上りストッパ、15,20はネジ、

16は0リング、

17は検知センサ、

18はワーク、

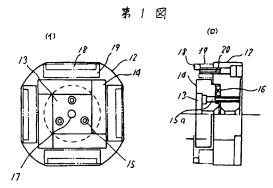
19はブロック

を示す。

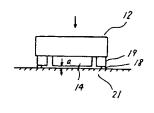
代理人 弁理士 松 岡 宏四!



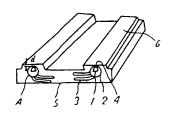




第2図



第3图



第4 図

